

第3回 九州 半導体産業展

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では“第3回 九州 半導体産業展”に出展する運びとなりました。
ご多忙とは存じますが、是非ご来場賜り、弊社ブースにお立ち寄りいただきたくご案内申し上げます。

開催概要

会 期 | 2026年9月30日(水)～10月1日(木)
10:00～17:00

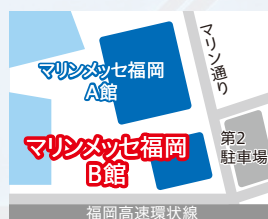
会 場 | マリンメッセ福岡 B館

ブース | 小間番号 B6-2



来場事前登録は
こちらから

周辺地図



マリンメッセ福岡 B館



展示内容

展示の見どころ

私たちは、プリント基板の設計・製造技術を軸に、EMSから各種メカトロニクス開発まで柔軟に対応する、エレクトロニクス分野のトータルソリューションカンパニーです。半導体産業に向けて、半導体パッケージ基板生産体制を日本、ベトナムとグローバルに展開しております。製品展示では、半導体を内蔵した部品内蔵基板や、パワー半導体に対応した高絶縁高放熱を特長としたメタルベース基板、FCBGAボール搭載用 高精度レーザー加工メタルマスクをご紹介します。ぜひ当社ブースまで足をお運び頂き、当社の最新技術をご覧ください。

出展製品・技術

- 半導体パッケージ基板：FCBGAやCSPに対応したABF基板およびNAND・メモリモジュール向けmSAP技術のご紹介
- 絶縁放熱基板：高放熱銅ベース基板から回路もアルミで構成したALLアルミ基板等、幅広いラインナップ
- 高密度中多層基板：バックドリルやスキップビア等、高精度な回路形成技術を用いた、半導体装置向け中多層基板技術のご紹介
- 実装治具：FCBGAボール搭載用 高精度レーザー加工メタルマスクのご紹介

メイコーの電子回路基板技術は高機能、高信頼性でエレクトロニクス産業の発展に貢献します。

第3回 九州 半導体産業展 WEB Boothについて

展示会にご来場いただけない皆様、もっとじっくり製品紹介を見たい皆様、製品やサービスをご紹介するWeb展示会特設サイト「第3回 九州 半導体産業展」へこの機会にぜひお越しください。

